**Reseña: La dinámica de las relaciones internacionales en tecnología a través de la cadena de valor global de la fabricación de sistemas microelectrónicos.**

**Claudio Feijoo. *La dinámica de las relaciones internacionales en tecnología a través de la cadena de valor global de la fabricación de sistemas microelectrónicos*. Granada: Global Strategy, 2021.**

El reporte –a cargo del ingeniero y economista español Claudio Feijoo- publicado por la página Global Strategy y titulado *La dinámica de las relaciones internacionales en tecnología a través de la cadena de valor global de la fabricación de sistemas microelectrónicos,* hace parte de un análisis del libro *El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de estado,* del autor Claudio González. Su reporte, busca desglosar el actual problema de escasez de microchips, con base a el actual desacoplamiento de los principales bloques económicos y de su búsqueda de una autonomía de producción, y en este escrito se reseñará su visión al respecto (parr. 1).

El autor desarrolla su análisis planteando el peso que tienen tanto a nivel político como económico, algunos de los chips fabricados dentro del mercado global. De esta manera, para cada uno de ellos, explica su distribución geopolítica y las implicaciones económicas de tener el control de producción en la actualidad, que toma como base para explicar el escenario de desacoplamiento actual que vive el mercado (párrs. 7 - 11).

Igualmente, Feijoo, realiza un análisis de las repercusiones que posiblemente se den de acuerdo con el contexto actual. Se puede resaltar la preocupación que el autor plantea sobre el país de Taiwán, considerado por él el lugar más peligroso del mundo; esto dado a los diferentes intereses políticos de las grandes potencias para el control del lugar. Además, utiliza el dilema del prisionero para plasmar la posibilidad de una destrucción mutua, como un escenario que puede darse al romperse el único seguro que se tiene: las cadenas de valor complejas y globales (párrs. 38, 42).

El reporte maneja una estructura que le permite al lector comprender el contexto entorno al desarrollo de los chips, aspecto fundamental para entender más adelante los trasfondos políticos y económicos que nos plantea Feijoo. Además, cabe resaltar que, al dividir su idea en subtemas mas pequeños, logra abordarlos de una mejor manera y crear una estructura de contexto-problema que facilita el entendimiento de la temática principal.

Igualmente, su experiencia dentro del campo se ve reflejada dentro de las ideas y proyecciones que planteo con respecto la situación política de la actualidad. Una de ellas dice: “el lugar más peligroso del mundo es ahora Taiwán, (…) China no ha renunciado a la reunificación con la isla” (par. 28), dicho planteamiento refleja la situación que se presenta entre estos dos países y el país de Estados Unidos en la actualidad; una escalada de tensiones por acciones políticas, probablemente por intereses económicos, los cuales el autor también menciona: “Taiwán es el único lugar donde existe la tecnología para la fabricación de la siguiente tecnología de chips, la de 3 nanómetros” (par. 43), dichos análisis realizados por Feijoo, nos demuestran la calidad de su reporte.

En conclusión, el reporte de Claudio Feijoo es una mirada analítica al contexto geopolítico y económico que se vive actualmente en el mundo de los chips. Gracias a la forma en que aborda el tema, permite desglosar todos los elementos detrás de dicho mundo y le permite a lector comprender el tema de una manera sencilla. Para finalizar, considero que el reporte cumple con su objetivo principal, explicar el desacoplamiento de las economías y la búsqueda de la autonomía, y además, logra incluir otros aspectos relevantes dentro del mundo de los chips.

***Referencias:***

Feijoo, C. & Global Strategy. (2021, 23 septiembre). La dinámica de las relaciones internacionales en tecnología a través de la cadena de valor global de la fabricación de sistemas microelectrónicos. Global Strategy – Universidad de Granada.https://global-strategy.org/relaciones-internacionales-microelectronicos/